DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

012095434 **Image available** WPI Acc No: 1998-512345/**199844**

XRPX Acc No: N98-400055

Scanning type exposure system for photolithographic processing in semiconductor device manufacture - has control unit that controls frequency of pulse like light when optimum exposure value is below minimum exposure value corresponding to maximum speed of reticle and wafer stages

Patent Assignee: NIKON CORP (NIKR)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 10223513 A 19980821 JP 9727812 A 19970212 199844 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9727812 A 19970212

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 10223513 A 10 H01L-021/027

Abstract (Basic): JP 10223513 A

The system includes a light source (1) which outputs pulse like light. A pattern formed on a reticle (R) is transferred to a wafer (W) by scanning it with pulse like light. The reticle and wafer are mounted on respective movable stages (15,19). A frequency control unit controls the oscillation frequency of the light source. The minimum exposure value related to maximum speed of wafer and reticle stages is obtained corresponding to predetermined number of pulses. When the optimum exposure value is below the minimum exposure value an exposure control unit controls the frequency of the pulse like light via the frequency control unit.

USE - In CCD type image pick-up element, LCD element, thin film magnetic head manufacture.

ADVANTAGE - Prevents reduction in speed of wafer and reticle stages even when scanning light sensitive material with high sensitivity. Improves throughput of exposure process.

				e) 9) v	•
* w					•
	•			with two	
				Market Market Control	
		and the state of t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ry otali e ro ja
*			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				· 安斯斯教教	
#					
*					
		•			

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-223513

(43)公開日 平成10年(1998) 8月21日

(51) Int.Cl.	識別記号	FΙ		
HOIL 21/027		H01L 21/30	5 1 8	
G03F 7/20	5 2 1	G03F 7/20	5 2 1	
		H 0 1 L 21/30	5 1 6 D	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 10 頁)

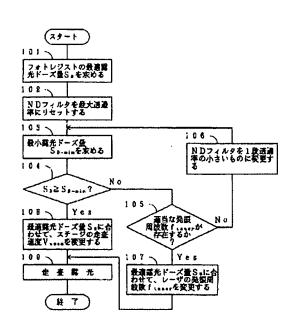
(21)出職番号	特顯平9-27812	(71)出顧人	000004112	
(22)出顧日	平成9年(1997)2月12日		株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号	
		(72)発明者	小林 直行 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 式会社ニコン内	株
		(74)代理人	弁理士 大森 聡	

(54) 【発明の名称】 走査型鰓光装置

(57)【要約】

【課題】 バルス光を用いて比較的高感度の感光材料に 露光する場合でも、ステージの走査速度をできるだけ低 くすることなく適正な露光量を得る。

【解決手段】 バルス光を減光するためのNDフィルタの透過率を最大値にリセットして、ステージを最大速度に設定したときに得られる最小露光ドーズ量 S_{b-aia} を求めた後(ステップ103)、フォトレジストに対する最適露光ドーズ量 S_{b} が S_{b-aia} 以上であるときには、最適露光ドーズ量 S_{b} に合わせてステージの走査速度 V_{scan} を変更し(ステップ108)、 S_{b} $< S_{b-aia}$ であるときには、露光バルス数が最小積算バルス数以上となる範囲で、最適露光ドーズ量 S_{b} に合わせてバルス光源の発振周波数 f_{iAccor} を制御する(ステップ105, 107)。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 パルス光を出力する露光光源と、転写用バターンの形成されたマスクを移動するマスクステージと、感光基板を移動する基板ステージと、を有し、前記露光光源から供給されるパルス光に対して前記マスクステージ及び前記基板ステージを介して前記マスク及び前記感光基板を同期走査することによって、前記マスクのパターンを逐次前記感光基板上に転写する走査型露光装置において、

前記露光光源における前記パルス光の発振周波数を所定 範囲内で調整するパルス周波数制御系と、

前記感光基板に対する前記パルス光の露光量の制御を行う露光量制御系と、を備え、

前記パルス光のパルスエネルギのばらつきの影響を抑えて所定の露光量均一性を得るために最低限積算が必要なパルス数によって定まる最小露光量に対して、前記マスクステージ及び前記基板ステージの最大定査速度に応じて定まる露光量の下限値を大きく設定しておき、

前記露光量制御系は、前記感光基板に対する適正露光量が前記最小霧光量と前記露光量の下限値との間にあるときに、前記パルス周波数制御系を介して前記パルス光の 発振周波数を制御することによって前記感光基板に対する露光量の制御を行うことを特徴とする走査型露光装置。

【請求項2】 請求項1記載の走査型露光装置であって、

前記パルス光による前記感光基板上での露光領域の走査方向の幅をWs、前記基板ステージの露光時の最大走査速度をVacon-HAX、露光量均一性を得るために最低限積算が必要なパルス数をNain、前記露光光源の最大発振周波数をflacer-nax としたときに、次の関係が成り立つことを特徴とする走査型露光装置。

W₅ / V_{5CA5-HAX} > N_{ain} / f_{1aser-HAX} 【請求項3】 請求項2記載の走査型露光装置であっ で

前記感光基板上での単一の前記パルス光当たりの全照射エネルギを E_{pulse} 、前記露光領域の非走査方向の長さを L_s 、前記露光光源の発振周波数を f_{luser} 、前記感光基板に対する適正露光量を S_p として、該適正露光量 S_s が次の範囲にあるときに、

 $S_s < (E_{ruise} \cdot f_{laser-HAX}) / (L_s \cdot V_{scan-HAX})$ 前記露光量制御系は前記パルス周波数制御系を介して前記露光光源の発掘周波数 f_{laser} を次の2つの条件を満たすように設定することを特徴とする走査型露光装置。

 $f_{lacer-MAX} \ge f_{lacer} \ge N_{min} \cdot V_{ccan-MAX} / W_S$

S_D = (E_{pulse}・f_{luser}) / (L_S・V_{scan-fAX}) 【発明の詳細な説明】

 $S_{\text{B-min}} = P_{\text{ill}} \cdot (W_{\text{S}} / V_{\text{scal-MAX}})$

また、エキシマレーザのようなパルス光源を露光光源と

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体素子、振像素子(CCD等)、液晶表示素子、又は薄膜磁気へッド等を製造するためのフォトリソグラフィ工程で用いられる露光装置に関し、更に詳しくはエキシマレーザ等の紫外パルス光源を露光光源として用いる走査型露光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体素子等を製造する際に、例えば投影光学系に対する負担をあまり重くすることなく比較的大きなパターンを転写するために、レチクルのパターンの一部を投影光学系を介してフォトレジストが塗布されたウエハ(又はガラスプレート等)上に投影した状態で、レチクル及びウエハを投影光学系に対して同期走査することによって、レチクルのパターン像を逐次ウエハの各ショット領域に転写露光するステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置が使用されている。

【0003】一般にフォトレジスト等の感光材料には適正露光量が定められているが、ステッパのような一括露光型の露光装置では例えば露光時間を制御することで比較的容易に適正露光量が得られる。これに対して、ステップ・アンド・スキャン方式のような走査型露光装置では、連続的に走査が行われているために単純な露光時間の制御はできない。また、解像度を高めるためには、より短波長の露光光を使用することが望ましいが、現状で使用可能な最も短波長の露光光はKrFエキシマレーザ(波長248 nm)、又はArFエキシマレーザ(波長193 nm)のようなエキシマレーザ光である。しかしながら、エキシマレーザ光はパルス光であるため、エキシマレーザ光を露光光とする走査型露光装置では、高度な露光量制御を行う必要がある。

【0004】即ち、走査型鑑光装置では、先ずレチクル及びウエハが載置される各ステージの走査速度を変えることによって、ウエハ上の各点のフォトレジストに対する露光量(以下、「露光ドーズ量」とも呼ぶ)を制御できる。この場合、高感度、即ち適正な露光ドーズ量が小さいフォトレジストを用いるときには、ステージ速度を高くすればよく、これによってスループットが向上するという利点があるため、フォトレジストの感度は年々向上している。しかしながら、ウエハステージの最大走査速度をV_{80an-MAX}(cm/s)、像面(ウエハ面)での露光光の照度をP₁₁₁(W/cm²)、ウエハ上でのレチクル像のスリット状の露光領域(結像領域)の走査方向の幅をW₈(cm)とおくと、ウエハステージの走査速度だけで制御できる露光ドーズ量の下限値S_{0-ain}(I/cm²)は次のようになる。

[0005]

(1)

する場合、通常パルス光ではパルス毎のエネルギにばら

つきがあるため、露光装置の性能として必要な照度均一 性を得るためには、所定の最小パルス数Nain以上のパ ルス数でウエハ上の各点に露光を行って、パルスエネル ギの積算を行う必要がある。この場合、像面上に到達す

ここで、バルス光源の最大発振周波数を「Jaser-BAX (I) z)としたとき、(1)式中の像面に達する時間平均的な

$$P_{ill} = D_{pulse} \cdot f_{leser-MAX}$$

これを(1)式に代入すると、次のようになる。

(2) 式Xは(4) 式のどちらかよりも小さい露光ドー ズ量に対しては、NDフィルタ等を用いてパルス光を減 光しなくてはならないため、通常、使用するバルス光源 と露光装置との性能バランスという観点から、従来は次

$$S_{0-min} = S'_{0-min}$$

この場合には(1)式、(4)式より次の関係が成立す る.

$$\begin{split} D_{\text{pulse}} \cdot f_{\text{larger-MAX}} \cdot W_{\text{S}} & / V_{\text{adam-MAX}} = D_{\text{pulse}} \cdot N \\ & W_{\text{S}} / V_{\text{adam-MAX}} = N_{\text{min}} / f_{\text{laser-MAX}} \end{split}$$

即ち、従来の走査型露光装置では、幅Ws等の装置バラ メータを (5) 式を満たすように設定していた。 (5) 式は、最大走査速度V_{scan-MAX}で幅W_sの領域を横切る のに必要な時間と、最大発振周波数flassr-Nex のバル ス光でNeinパルスだけ露光する時間とが等しくなるこ とを意味している。そして、従来はフォトレジストに対 する適正露光ドーズ量が(5)式以上かどうかで、減光 機構としてのNDフィルタを使い分けていた。

【0009】図5は、従来の露光量制御方法の一例を示 し、この図5において、先ずフォトレジストの最適露光 ドーズ量Dが求められ(ステップ201)、NDフィル タの透過率が最大透過率にリセットされた後 (ステップ 202)、(4)式の最小露光ドーズ量S_{b-min} (ここ では(2)式のS'D-ain と同じ)が算出される(ステ ップ203)。そして、ステップ204で最適露光ドー ズ量Dが最小露光ドーズ量Sp-ain より小さい場合に は、ステップ205でNDフィルタの透過率を1段低い ものに変えてからステップ203に戻り、D≧Sucaio となるまでNDフィルタの透過率が次第に低く設定され る。その後、ステップ205からステップ206に移行 して、最適露光ドーズ量Dに合わせてウエハステージの 走査速度Vscanが変更された後(同様にレチクルステー ジの走査速度も変更される)、ステップ207で走査露 光が行われていた。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上記の如く従来のパル ス光源を用いる走査型露光装置においては、装置パラメ ータで決定される、減光せずに露光できる最小露光ドー ズ量があり、これより小さい露光ドーズ量に対してはN Dフィルタ等の減光機構を用いて露光ドーズ量の調整を 行っていた。この場合、その減光機構として―般的に使

る1パルス光当たりのエネルギをDpulse とすると、積 算パルス露光によって決まる最小露光ドーズ量5' D-min(J/cm²)は、次のようになる。

[0006]

(2)

照度Piii は、次のようになる。

(3)

[0007]

のように(4)式のSp-ain と(2)式のS'p-ain と を等しく置いていた。

[0008]

(5)

この式は次のように簡略化できる。

(6)

用されているNDフィルタは、エキシマレーザ光のよう な紫外領域の露光光については任意の透過率を持ったフ ィルタを作製するのが非常に困難であるため、作製可能 な透過率のフィルタを複数枚用意し、これらを組み合わ せることにより複数段階の離散的な透過率を設定できる ようにして、それらの中から必要な透過率に近い透過率 を選択していた。

【0011】しかしながら、そのように透過率を離散的 な複数の透過率の何れかに設定する場合には、(4)式 の最小露光ドーズ量Sp-min は目的とする露光ドーズ量 に対して許容範囲内に収まらない場合が多く、この場合 には図5に示したように、更にステージ速度を下げるこ とにより必要な露光ドーズ量に調整していた。そのた め、本来は短時間に低い露光ドーズ量で感光できる高感 度のフォトレジストを使用した場合であっても、低いス テージ速度で露光せざるを得なくなって、スループット は逆に低下するという不都合があった。

【0012】また、減光機構としてNDフィルタ以外 に、パルス光に対する透過率を連続的に正確に変更でき る部材があればよいわけであるが、そのような部材は紫 外領域では使用が困難であるか、又は光量損失が大きく 最大透過率を100%近くにできないために、パルス光 の利用効率が悪化するという不都合がある。更に、減光 機構を使用する代わりに、又は減光機構と併用する形で 露光光源の出力(パルスエネルギ)を或る程度連続的に 制御できれば、ステージの走査速度を最大速度に維持で きる可能性がある。しかしながら、エキシマレーザ等の バルスレーザ光源においては、バルス光の出力を変更す るとパルスエネルギのばらつきの増大等の副作用がもた らされる恐れがある。

【0013】本発明は斯かる点に鑑み、バルス光を用い

て比較的高感度の感光材料に露光する場合でも、ステージの走査速度をできるだけ低くすることなく適正な露光 量で露光を行うことができる走査型露光装置を提供する ことを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明による走査型電光 装置は、バルス光を出力する露光光源(2)と、転写用 バターンの形成されたマスク(R)を移動するマスクス テージ(15)と、必光基板(W)を移動する基板ステ ージ(19)と、を有し、露光光源(2)から供給され るパルス光に対してマスクステージ (15)及び基板ス テージ(9)を介してマスク(R)及び感光基板(W) を同期走査することによって、マスク(R)のパターン を逐次感光基板(W)上に転写する走査型鑑光装置にお いて、露光光源(2)におけるパルス光の発振周波数を 所定範囲内で調整するバルス周波数制御系 (22)と、 感光基板(W)に対するそのパルス光の露光量の制御を 行う露光量制御系(13)と、を備え、そのパルス光の バルスエネルギのばらつきの影響を抑えて所定の露光量 均一性を得るために最低限積算が必要なパルス数によっ て定まる最小露光量S'o-ain に対して、マスクステー ジ(15)及び基板ステージ(19)の最大走査速度に 応じて定まる露光量の下限値Speainを大きく設定して おく。即ち、次式を満たすようにする。

【0015】 $S_{B-min} > S'_{B-min}$ (7) そして、露光量制御系(13)は、感光基板(W)に対する適正露光量がその最小露光量 S'_{B-min} とその露光量の下限値 S_{B-min} との間にあるときに、パルス周波数制御系(22)を介してそのパルス光の発振周波数を制御することによって感光基板(W)に対する露光量の制御を行うものである。

【0016】斯かる本発明は、露光光源(2)としてエキシマレーザ等のパルスレーザ光源を使用した場合に、単一パルス光当たりのエネルギ量を一定にしたまま、且つ副作用を生じることなく発振周波数を容易に変更することが可能であることに着目し、露光光源(2)の発振周波数の制御によって所定範囲内で感光基板(W)に対する露光量を制御するものである。これによって、種々

$$S_{0-\min} = (E_{\text{pulse}} \cdot f_{\text{laser-MAX}}) / (L_{\text{S}} \cdot V_{\text{scan-MAX}})$$
 $S_{0-\min}$ の関係は次式と同じであ 【0021】

従って、適正露光量<Sp-ain の関係は次式と同じである。

Sp (Epulse · I lager-MAX この関係が成立する範囲では、露光量制御系 (13) は パルス周波数制御系 (22) を介して露光光源 (2) の

$$f_{\text{laser-MAX}} \ge f_{\text{laser}} \ge N_{\text{ain}} \cdot V_{\text{scan-MAX}} / W_S$$

$$S_6 = (E_{\text{pulse}} \cdot f_{\text{laser}}) / (L_S \cdot V_{\text{scan-MAX}})$$
(11)

その(10)式は、走査中に積算できるバルス数Nが最小積算パルス数N。in以上の状態を維持するための条件である。即ち、バルス数Nは次のようになる。 【0022】 の感度を有する感光基板に対して、ステージ速度を最高 速度に維持した状態で適正露光量が得られる範囲が広が るため、露光工程のスループットが向上する。

[0018]

 W_S $/V_{scan-HAX} > N_{ain}$ $/f_{laser-HAA}$ (8) 即ち、横算パルス露光によって決まる最小露光量S p_{-ain} は (2) 式となり、ステージ速度によって定まる露光量の下眼値 S_{p-ain} は (4) 式となるため、これらを (7) 式に代入すると (8) 式が得られる。 (8) 式中で幅 W_S は通常は装置定数であり、発振周波数及Uステージ速度はそれぞれ $f_{laser-HAX}$ 及U $V_{scan-HAX}$ より小さい値を取ることができ、露光パルス数は N_{sin} より大きい値が可能であることに注意しながら、感光基板の感度に応じて大きい露光量から小さい露光量に下げていく場合の露光装置の対応を考える。

【0019】先ず、適正露光量が露光量の下限値S Loain より大きい範囲では、露光光源の発振周波数は最 大値 $f_{\text{Load L-MAX}}$ のままで、基板ステージの走査速度を 変化させることで露光量を変化させる。その適正露光量 が小さくなってくると、先にも述べたように露光パルス 数が最小積算パルス数 N_{min} に達する前に、ステージ速 度が最大走査速度 $V_{\text{scan-MAX}}$ に達する。この状態が、適 正鑑光量 $=S_{\text{b-min}}$ である。更に小さい適正露光量 S_{b} に対しては、適正露光量 $< S_{\text{p-min}}$ となる。

【0020】この場合、感光基板(W)上での単一のパルス光当たりの全照射エネルギをEpulse、露光領域(31)の非走査方向の長さをし。、露光光源(2)の発掘周波数をflace、感光基板(W)に対する適正露光量をSpとすると、露光量の下限値Sp-ainは次のようになる。

$$S_D < (E_{pulse} \cdot f_{laser-MAX}) / (L_S \cdot V_{scan-MAX})$$
 (9)

発振周波数 flaser を次の2つの条件を共に満たすように最大発振周波数以下に設定することが望ましい。

 $N=(W_S / V_{acan-MAX}) \cdot f_{loser} \ge N_{ein}$ この式を変形すると(10)式の右側の関係式が得られる。また、(11)式は適正露光量 S_D からパルス光の発振周波数 f_{loser} を求めるための式である。このとき

ステージ速度を最大に保ったまま露光できるのでスルー アットは最大となる。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の一例につき図1~図4を参照して説明する。本例は、バルス発振型の露光光源を有するステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置に本発明を適用したものである。図1は、本例の投影露光装置の概略構成を示し、この図1において、露光時には光源系1内のエキシマレーザ光源2から可変周波数のバルスレーザ光LBが出力される。エキシマレーザ光源2としては、KrFエキシマレーザ(発振波長248nm)やArFエキシマレーザ(発振波長193nm)等が使用できる。なお、露光光源として金属素気レーザ光源やYAGレーザの高調波発生装置等の他のバルス光源を使用してもよい。

【0025】木例のエキシマレーザ光源2は、レーザ電源22の制御によって発振周波数 flasor が可変となっている。エキシマレーザ光源2の発振は、例えばコンデンサに充電した電荷をトリガーパルスで開放することによる放電励起で行われるため、レーザ電源22ではそのトリガーバルスの周波数を制御することでエキシマレーザ光源2の発振周波数 flasor を制御することができる。最大発振周波数 flasor を可変できる範囲は、一例として0.9・flasor を可変できる範囲は、一例として0.9・flasor を可変できる範囲は、一例として0.9・flasor を可変できる範囲は、一例として0.9・flasor を可変できる範囲は、一一が電源22に対してバルス発振の開始及び終了を指令し、後述の露光量制御系13がレーザ電源22に対して発振周波数 flasor を設定する。

【0026】エキシマレーザ光源2から射出されたパルスレーザ光しBは、ビーム整形光学系3により、後続のフライアイレンズ8等に効率よく入射するようにビームの断面形状が整形される。ピーム整形光学系3から射出されたパルスレーザ光しBは、減光機構としての可変NDフィルタ板4は、パルスレーザ光しBに対する透過率が100%(紫通し)から順次所定の比率で離散的に低下する複数枚のNDフィルタを円板上に配置したものであり、露光量制御系13が駆動部4aを介して可変NDフィルタ板4を回転することによって、所望の透過率のNDフィルタをバルスレーザ光しBの光路に配置できるように構成されて

いる。

【0027】可変NDフィルタ板4を通過したパルスレ ーザ光しBは、光路折り曲げ系5中の2つのミラー6A 及び6Bを経て、照明系7中の照度分布均一化用のフラ イアイレンズ8に入射する。フライアイレンズ8の射出 面には、照明系の開口絞り(不図示)が配置され、その 開口絞りを通過したパルスレーザ光LBは、反射率が小 さく透過率の大きなビームスプリッタ9に入射する。ビ ームスプリッタ9を透過したパルスレーザ光しBは第1 リレーレンズ10Aを経て視野絞り11に入射する。視 野校り11は、スリット幅が固定の固定視野絞り、及び 随時開口を閉じることができる可変視野絞りから構成さ れ、可変視野絞りを閉じることで不要な部分への露光が 防止される。視野絞り11を通過したパルスレーザ光し Bは、第2リレーレンズIOB、不図示のコンデンサレ ンズ、及び不図示の光路折り曲げ用のミラーを介してレ チクルR上のX方向に長い長方形の照明領域を均一な照 度分布で照明する。パルスレーザ光LBのもとで、レチ クルR上の照明領域内のパターン像が投影光学系PLを 介して投影倍率 β (β は例えば1/4.1/5等)でウ エハW上に転写される。ウエハWの表面には所定の感度 を有するフォトレジストが途布されている。

【0028】一方、照明系7中のビームスプリッタ9で反射されたパルスレーザ光しBは、光電変換素子よりなるインテグレータセンサ12で受光され、インテグレータセンサ12の検出信号が露光量制御系13に供給される。露光量制御系13内の記憶部には、子め求めてあるインテグレータセンサ12の検出信号とウエハW上で力パルスレーザ光しBの実際の照射エネルギとの関係が記憶されており、露光量制御系13は、インテグレータセンサ13の検出信号よりパルスレーザ光しBのウエハに換算したパルスエネルギ及びそのばらつきを計測し、この計測結果等に基づいてエキシマレーザ光源2の発振周波数fiaserを設定すると共に、これらの結果を主制御系14に出力する。また、主制御系14は露光条件のデータ等を露光量制御系13に供給する。

【0029】次に、投影光学系PLの光軸AXに平行に Z軸を取り、そのZ軸に垂直な平面内で、図1の紙面に 平行にX軸を、図1の紙面に垂直にY軸を取ってステージ系につき説明する。先ず、レチクルRはY方向に連続 移動可能なレナクルステージ15上に保持され、レチクルステージ15(レチクルR)の位置はレーザ干渉計16により計測され、レーザ干渉計16の計測値は主制御系14に供給されている。主制御系14はその計測値に基づいて、リニアモータ等のレチクルステージ駆動系17を介してレチクルステージ15の走査及び位置補正の動作を制御する。

【0030】一方、ウエハWは不図示のウエハホルダを 介して乙方向への移動、及び傾斜角の補正等が可能な乙 チルトステージ18上に保持されており、2チルトステ ージ18はY方向に連続移動可能でX方向にも移動可能なXYステージ19上に競置されている。Zチルトステージ18(ウエハW)の位置はレーザ干渉計20により計測され、その計測値が主制御系14に供給されている。主制御系14はその計測値に基づいて、送りねじ方式の駆動モータ等のウエハステージ駆動系21を介してXYステージ19の走査及びステッピング動作を制御する。Zチルトステージ18、及びXYステージ19よりウエハステージが構成されている。

【0031】この場合、ウエハW上の各ショット領域間の移動はXYステージ19によるステッピング動作で行われる。そして、各ショット領域への走査露光時には、投影光学系PLの投影倍率 β を用いて、レチクルRがレチクルステージ15を介して照明領域に対して+Y方向(又は-Y方向)に速度 V_R で走査されるのに同期して、ウエハWはXYステージ19を介して-Y方向(又は+Y方向)に速度 β $+V_R$ で走査される。

【0032】図2は、走査露光時のウエハW上の露光対象のショット領域32を示し、この図2において、ショット領域32上のX方向に長い長方形の露光領域31にレチクルRのパターンの一部の像が投影されている。そして、走査露光によって露光領域31に対してショット領域32が・Y方向(又は+Y方向)に走査されることで、ショット領域32の全面にレチクルRの全部のパターン像が転写される。このように走査露光時にはレチクルステージ15、及びウエハ側のXYステージ19はY

 $V_{scan} = W_s / (S_p / P_{iii})$

ところが、XYステージ19の走査速度には最大走査速度 $V_{scan-Héx}$ という上限値があるため、XYステージ19(更にレチクルステージ15)の速度調整だけで変え

 $S_{\text{D-min}} = P_{\text{ill}} + (W_{\text{S}} / V_{\text{scan-MAX}})$

適正な露光ドーズ量 S_0 が(22)式の下限値より小さい場合は、ステージ速度だけでは調整ができないために、本例ではエキシマレーザ光源2の発振周波数制御、又は可変NDフィルタ板4の透過率の制御等を行う。また、本例のようにパルスレーザ光LBを露光光として使用する場合、パルスレーザ光では1パルス毎のエネルギにばらつきがあるため、幾つかのパルス光を像面上で積 $\delta E_N = \delta E_1 / N^{1/2}$

本例では図1のエキシマレーザ光源2を例えばダミー発光させて、インテグレータセンサ12によって実際に各バルス光のエネルギを計測し、露光量制御系13で計測結果の標準偏差等を求めることによって、1パルスのエネルギのばらつきるE₁ を求めることができる。そして、露光装骸の性能として必要な照度均一性を得るための積算エネルギのばらつきるE₂ は予め設定されている

 $D_{\text{pulse}} = E_{\text{rulse}} / (W_s \cdot L_s)(J/cm^2)$

従って、最小積算パルス数Nain によって決まる最小館 光ドーズ量S'3-ain(J/cm)は、次のようになる。

ため、露光量制御系13では、(23)式より求めた露

方向に投影倍率 β を速度比として走査されるため、レチクルステージ15又はXYステージ19の一方の最大走査速度で両者の最大走査速度が決定される。このようにして定まるウエハ側のXYステージ19の最大走査速度を $V_{\text{mean-Max}}$ として、XYステージ19の走査速度を $V_{\text{scan-Max}}$ として、XYステージ19の走査速度を $V_{\text{scan-Max}}$ と

【0033】さて、本例のステップ・アンド・スキャン方式の投影露光装置においても、ウエハW上のフォトレジストには適正な露光ドーズ量が定められており、その情報は露光データファイルとして主制御系14及び露光量制御系13に入力されている。そして、露光時にはウエハW上の各点に対する露光ドーズ量がその適正値に対して許容範囲内に収まるように露光量制御が行われる。本例ではステージの走査速度、エキシマレーザ光源2の発振周波数 f₁₉₈₆、及び可変NDフィルタ板4における透過率(減光率)の制御を組み合わせて露光量制御を行う。

【0034】ここで、本例の露光量制御の原理につき説明する。先ず、ステージの走査速度だけで露光ドーズ量の制御を行うものとして、フォトレジストの適正な露光ドーズ量を $S_{\rm B}$ (J/cn^2)、ウエハの表面(像面)上でのパルスレーザ光しBの照度を $P_{\rm iii}$ (W/cn^2)、図2の露光領域31の走査方向の幅を $W_{\rm B}$ (cn)とおくと、ウエハ側のXYステージ19の走査速度 $V_{\rm scan}$ は、次式で与えられる。

[0035]

(21)

ることのできる露光ドーズ量には、(21)式に対応した次のような下限値 $S_{\mathfrak{d-min}}$ がある。

[0036]

(22)

算することで必要とする照度均一性を達成する。即ち、パルス毎のエネルギばらつきの分布がほぼガウス型分布に従うとして、1パルスのエネルギのばらつきをおE₁とすると、Nパルス積算した場合のエネルギのばらつきるE_Nは、次式で与えられ、露光パルス数Nの平方根に反比例して小さくなる。

[0037]

(23)

光パルス数Nを最低限積算が必要な最小積算パルス数Nain として記憶する。

【0038】また、像面上に到達する1パルス当たりのパルスレーザ光しBのエネルギを $E_{pulse}(J)$ 、図2に示す露光領域31の非走変方向(X方向)の長さを L_s (cn)とすると、1パルスで像面の単位面積当たりに到達するエネルギ D_{pulse} は次のようになる。

 (J/cn^2) (24)

[0039]

 $S'_{p-ein} = D_{pulse} \cdot N_{ein}$ $= \mathbb{E}_{\text{rulse}} \cdot \mathbb{N}_{\text{sin}} / (\mathbb{W}_{S} \cdot \mathbb{L}_{S})$

(25) 【0040】ここで、(22)式と(25)式との関係

この式で与えられる最小露光ドーズ量S'peain より小 さい露光ドーズ量を持つフォトレジストに対しては、図 1の可変NDフィルタ板4の透過率を小さくすることに より、単一パルス当たりのエネルギを小さくして対応し なければならない。

> Pill = Dpulse flaser-MAX $= E_{rulse} \cdot f_{laser-MAX} / (W_S + L_S) \quad (26)$

これを(22)式に代入すると次式が得られる。

[0041]

 $S_{P-nin} = \{E_{pulse} \cdot f_{laser-Max} / (W_s \cdot L_s)\} \cdot (W_s / V_{scan-Max})$ = $(E_{pulse} \cdot f_{laser-NAX}) / (L_s \cdot V_{scan-NAX})$

(25) 式が主にエキシマレーザ光源2の性能から決ま る減光せずに露光が可能な露光ドーズ量の制限であるの に対し、(27)式はレーザ光源以外にステージの性能 も入ってきている。これに関して、本例の投影露光装置 は、(27)式のステージの最大走査速度で決まる露光

Sprain >S' prain

(28)式に(25)式と(27)式とを代入して整理

Ws /Vscan-MAX > Nain / floser-MAX

この中で露光領域31の走査方向の幅W。は装置定数で あり、エキシマレーザ光源2の発振周波数flaser 及び XYステージ19の走査速度Vscanはそれぞれ ſ lager-MAX 及びVocan-MAXより小さい値を取ることがで き、露光パルス数NはNain より大きい値が可能であ

る。以上の露光量制御の原理に基づいた、具体的な露光 量制御の一例につき図3のフローチャートを参照して説 明する。

【0043】先ず、図3のステップ101で、図1の主 制御系14は露光対象のウエハW上のフォトレジストの 最適露光ドーズ量So を露光データファイルより求め る。この最適露光ドーズ量Sp は露光量制御系13にも 供給され、ステップ102で露光量制御系13は可変N リフィルタ板4の透過率を最大透過率(ここでは100 %) にリセットする。更に、露光量制御系13はレーザ 電源22に対してエキシマレーザ光源2の発振周波数を 最大発掘周波数flacet-Max に設定する、次に、ステッ プ103において、主制御系14が図1の照明系7中の 視野絞り11中の可変視野絞りを閉じた状態で、レーザ 電源22を介してエキシマレーザ光源2にダミーでパル ス発振を開始させるのに応じて、露光量制御系13はイ ンテグレータセンサ12を介して像面に入射するパルス レーザ光しBの1パルス当たりのエネルギーEnglage を 求めた後、(27)式からステージの最大走査速度で決

 $S_D = (E_{pulse} \cdot f_{laser}) / (L_S \cdot V_{gean-MAX})$

また、発振周波数がflaser であるときの露光パルス数

 $N = (W_8 / V_{scan-MAX}) \cdot f_{laser}$

従って、この露光パルス数Nが最小露光パルス数N。in 以上である条件は次のようになる。

(Ws /Vscan-MAR) · floser ≧ Nais

を見る。エキシマレーザ光源2の最大発振周波数は f Jaser-Bax (Hz)であるため、像面に達するパルスレーザ 光しBの時間平均的な照度Pill (W/cm²)は、次のよう になる。

(27)

ドース量の下限値Sp-ain が、次式のように最小積算パ ルス数で決まる最小露光ドーズ量S'D-ain よりも大き くなるように設定されている。

[0042]

(28)

すると、次式が得られる。

(29)

まる露光ドーズ量の下限値SD-cia を求める。

【0044】それに続くステップ104において、露光 量制御系13は最適露光ドーズ量50をその下限値5 p-ain と比較し、Sp ≧Sp-ain であるときには、ステ ップ108に移行して、(21)式よりXYステージ1 9の走査速度V_{scan}を決定する、(21)式中のP₍₁₎ は、(26)式より算出される。その後、走査速度 V_{sc} agは主制御系14に供給され、ステップ109におい て、その走査速度Vscanに基づいて走査露光が行われ る。これによって、ウエハW上のフォトレジストは最適 露光ドーズ量Sp で露光される。

【0045】次に、ステップ104で、最適鑑光ドーズ 量Sp がその下限値Sp-pip より小さいときには、ステ ップ105に移行して、露光量制御系13はエキシマレ ーザ光源2の最適な発振周波数flaser が存在するかど うかを調べる、この場合、発振周波数 flysec は最大発 振周波数 flaser-MAX 以下で、且つ露光パルス数Nが最 小露光パルス数Nuin より小さくならない範囲で選択さ れる。先ず、最適な露光ドーズ量Sc及び発振周波数f laser をそれぞれ (27) 式のSt-zin 及びf

luser-MAX に代入することによって、最適な露光ドーズ 量S。を得るためのエキシマレーザ光源2の発振周波数 flaser を次式から求める。

[0046]

[0047]

(30) Nは次のようになる。

(31)

(32)

(32) 式と、発振周波数 flaser は flaser-MAX 以下 flaser-MAX ≧ flaser ≧ (Nain

そこで、露光量制御系13では、(30)式から算出した発振周波数 flaserが(33)式を満たす場合には、適当な発振周波数 flaserが存在するものとしてステップ107に移行して、図1のレーザ電源22にエキシマレーザ光源2の発振周波数 flaserを(30)式で算出される値に設定する。この後、ステップ109で走査露光が行われる。

【0048】また、ステップ105で、(30)式より 算出される発振周波数 flaser が(33)式の範囲内に 無いときには、ステップ 106 に移行して露光量制御系 23は図1の可変NDフィルタ板4における透過率を1 段低い透過率に設定する。即ち、単一パルス当たりのエ ネルギを下げることにより、小さい露光ドーズ量に対応 する。その後、動作はステップ103に戻り、主制御系 14がエキシマレーザ光源2にダミー発振を行わせるの に対応して、露光量制御系13はパルスレーザ光LBの 1パルス当たりのエネルギーE。。」。。 を求めた後、(2) 7) 式からステージの最大走査速度で決まる露光ドーズ 量の下限値Sp-min を求める。以下は上述の動作と同様 に、最適露光ドーズ量 S_0 とその下限値 S_{0-ain} との比 較結果に応じてステージの走査速度 Vscan、又は発振周 波数 flasesの制御が行われる。但し、この際にも(3 3) 式を満たす発振周波数flaser が存在しないときに は、可変NDフィルタ板4の透過率が更に低い透過率に 設定される。

【0049】図4の実線の曲線33は、本例でこのよう に露光量制御を行った場合に得られるスループットF (単位時間当たりのウエハの処理枚数)の一例を示し、 図4の横軸はウエハ上のフォトレジストの最適露光ドー ズ量S。であり、縦軸はその最適露光ドーズ量S。での スループットFである。図4に示すように、最適露光ド ーズ量Scが大きい範囲、即ちフォトレジストの感度が 低い範囲では、ステージの走査速度 V_{scan} を低くするた めスループットドは小さい。そして、フォトレジストの 感度が高まり最適露光ドーズ量S。が小さくなって、こ のS_n が (27) 式の下限値 S_{n-ain} (図4ではQ1で 表されている)に達すると、ステージの走査速度が最大 値となってスループットFは最大値F1となる。更に最 適露光ドーズ量Sp が小さくなっても、しばらくはエキ シマレーザ光源2の発振周波数 flaser の制御に切り換 わるためスループットFは最大値F1を維持する。しか しながら、最適露光ドーズ量Sp がQ2まで小さくなる と、(33) 式が満たされなくなって可変NDフィルタ 板4の透過率の変更、及びステージの走査速度Vssanの 制御が行われてスループットFはF2まで低下する。

【0050】その後、最適露光ドーズ量S。がQ2から 更に小さくなると、ステージの走査速度V_{suan}が高くな るためにスループットFは上昇し、最適露光ドーズ量S であるという条件を合わせると次のようになる。

 $\cdot V_{\text{scan-MAX}}) / W_{\text{S}}$ (33)

nがQ3に達した時点で再びスループットFは最大値F 1となり、以下スループットFは周期的にほぼF1を維 持してはF2からF1へと変化する。。これに対して、 従来例ではエキシマレーザ光源2の発振周波数 flases の制御が行われないために、図4において、最適露光ド ーズ量S』がQ1に達してからはすぐに減光機構におけ る減光率の変更が行われ、これに対応してステージの走 査速度V_{scan}の制御が行われるため、点線の曲線34で 示すようにスループットFはF3(<F2)まで低下す る。そして、最適露光ドーズ量S。が更に小さくなるに つれて、スループットFはほぼ下3とF1との間を往復 するように変化する。従って、本例のようにエキシマレ ーザ光源2の発振周波数を制御して露光量制御を行うこ とによって、フォトレジストの感度が高く、最適露光ド ーズ量Soが低い範囲でのスループットFを高めること ができることが分かる。

【0051】なお、上述の実施の形態では、減光機構として可変NDフィルタ板4が使用されているが、減光機構としては他の機構を使用してもよい。また、上述の実施の形態では露光領域31の走査方向の幅Ws は一定とされているが、この幅Ws の制御を組み合わせるようにしてもよい。このように本発明は上述の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取り得る。

[0052]

【発明の効果】本発明の走査型露光装置によれば、感光材料の感度が高くなり適正露光量が小さくなってステージの走査速度が最高速度に達した後は、バルス光の発振周波数の制御によって連続的に露光量を制御できるため、バルス光を用いて高感度の感光材料に露光を行う場合でも、ステージの走査速度を高く維持したまま適正露光量を得ることができる。従って、露光工程のスループットを高めることができる。

【0053】また、(8)式が成り立つ場合には、所定の露光量均一性を得るための最小露光パルス数以上のパルス数で露光するという条件を満たした上で、パルス光の発振周波数の制御によって露光量を制御できる範囲が確保される。また、(9)式を満たす露光量S_Bに対して(10)式、(11)式を満たす発振周波数で露光を行う場合には、適正な露光量が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による走査型露光装置の実施の形態の一例の投影露光装置を示す一部を断面とした構成図である。

【図2】図1の投影露光装置により走査露光が行われる ウエハ上のショット領域を示す平面図である。

【図3】その実施の形態における露光量制御動作の一例 を示すフローチャートである。 【図4】その実施の形態において得られるスループット の一例を示す図である。

【図5】従来の露光量制御動作の一例を示すフローチャートである。

【符号の説明】

- 1 光源系
- 2 エキシマレーザ光源
- 4 可変NDフィルタ板
- 12 インテグレータセンサ

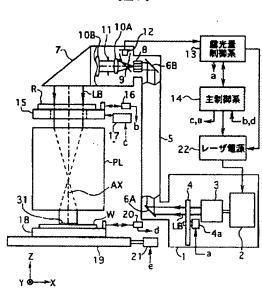
13 露光量制御系

- 14 主制御系
- R レチクル
- PL 投影光学系

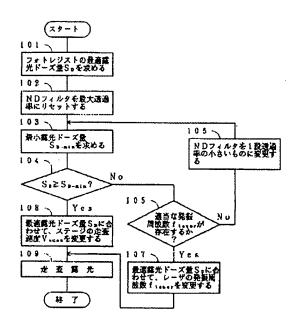
W ウエハ

- 15 レチクルステージ
- 19 XYステージ
- 22 レーザ電源
- 31 ウエハ上の露光領域

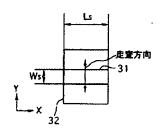
【図1】



【図3】



【図2】



【図5】

